

FLEX-BX200-Q370

Intel® Coffee Lake AI 模块化 嵌入式工控机



Features

- » 2U AI 模块化电脑，搭载第 8/ 9 代 LGA 1151 Intel® 酷睿 i7/i5/i3 和奔腾处理器
- » 四个可热插拔且可拆卸的 HDD 驱动托架，支持 RAID 0/1/5/10
- » 支持 4 卡槽双 PCI 3.0 和 8 卡槽双 PCIe 3.0
- » 支持 M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe™ SSD
- » QTS 网关支持
- » 模块化 LCD 面板套件设计（请参考：Flex-PLKIT 选型）



Specifications

外形尺寸	
SNC 外形尺寸	LGA 1151 内置第 8/9 代 Intel 酷睿™ i7/i5/i3 处理器
	Intel® 300 系列芯片组 Q370
	FLEX AI 模块化工控机
I/O 接口	
I/O 端口	1 x HDMI™ output
	2 x GbE LAN
	6 x USB 3.0 Type-A
	2 x RS-232 DB-9 type
	1 x 输入 Mic
	1 x 输出线
	1 x 直流电源输入
扩展槽	
扩展槽	2 x PCIe 3.0 by 8 (by 16 slot)
	2 x PCIe 3.0 by 4 (maximum card size supported: 68 mm x 167 mm)
系统	
	冷却方式/系统风扇
驱动托架	4 x Accessible 2.5" SATA 6Gb/s HDD/SSD bay (RAID 0/1/5/10 support)
指示灯和按钮	
按钮	带电源指示灯的电源按钮（电源打开 = 蓝色）
	AT/ATX 模式开关
	复位按钮
颜色	
颜色	黑色 C
尺寸	
尺寸	357 x 230 x 88
重量	
重量	4kg
环境	

湿度	-20°C ~ 50°C (带 65W 功耗处理器)
	-20°C ~ 40°C (无风扇, 带 HDD 或 外接卡)
Humidity	5% ~95%, 无冷凝

Ordering Information

FLEX-BX200-Q370-i3/25-R10	2U AI Modular BOX PC, Intel® Core™ i3-8100T Processor (4-core, 4-thread, 3.10 GHz) TDP 35W, 2xPCIex4 and 2xPCIex8 slots, 4x HDD bay, 250W PSU, R10
FLEX-BX200-Q370-P/25-R10	2U AI Modular BOX PC, Intel® Pentium® Gold G5400T Processor (2-core, 4-thread, 3.10 GHz) TDP 35W, 2xPCIex4 and 2xPCIex8 slots, 4x HDD bay, 250W PSU, R10

Packing List

电源线	HDD 门钥匙
-----	---------